マイクロ波イオン源の実ガス評価

EVALUATION OF A MICROWAVE ION SOURCE WITH MATERIAL GASES

村田裕彦 #,A)、高橋伸明 A)、曽我知洋 A)、三堀仁志 A)、青木康 A)、櫻庭順二 A)、加藤隆典 A)、池永訓昭 B)、 作道訓之 B)

Hirohiko Murata ^{#,A)}, Nobuaki Takahashi ^{A)}, Tomohiro Soga ^{A)}, Hitoshi Mitsubori ^{A)},

Yasushi Aoki ^{A)}, Junji Sakuraba ^{A)}, Takanori Kato ^{A)}, Noriaki Ikenaga ^{B)}, Noriyuki Sakudo ^{B)}

A) Sumitomo Heavy Industries

^{B)} Kanazawa Institute of Technology

Abstract

Sumitomo Heavy Industries, Ltd. has been developing 2.45GHz microwave ion source for an ion implanter since 2011. First, we investigated magnetic field characteristic using Ar plasma and built the ion source for material gas on the basis of the result. It was installed on the test stand and beam test was performed using a BF₃ gas. Beam current of B⁺ and BF₂⁺ was 10mA and 24mA respectively, and yield was 20% and 70% respectively. It is likely that electron temperature of microwave ion source is quite low when compared with a B⁺ yield, 40% of IHC ion source. At the beginning of test, magnetron plasma was generated outside the plasma chamber because of an intersection of the electric field and the magnetic field in the vacuum. It is suppressed by installing an alumina cylinder and the ion source is in operation without any problems. BN is deposited around the beam aperture during the beam test. It's considered to be due to the BN cover inside the plasma chamber. We will plan to evaluate the other material.

1. はじめに

CMOSFET のトランジスターはイオン注入機によ りソースやドレインに P 型ドーパント(B⁺、BF₂⁺)や N 型ドーパント(P⁺、As⁺)を注入し、トランジスター を形成している。現在イオン注入機で使われるイオ ン源は間接加熱カソード型(Indirect Heated Cathode, IHC)イオン源であるが、フィラメントやカソードな どの消耗品により寿命が決まってしまう。使い方に もよるが、二週間程度でメンテナンスが必要になる。 生産性の向上にはできるだけ長寿命が望まれる。

住友重機械ではイオン注入機、特に低エネルギー 高電流装置向けのイオン源の長寿命化を目指し、マ イクロ波イオン源の開発を 2011 年より行っている。 マイクロ波イオン源は無電極放電のためフィラメン トのような消耗品はないので長寿命化が期待できる。 Table 1 にマイクロ波イオン源の開発目標を示す。

B+ビーム電流	30mA
BF2 ⁺ ビーム電流	24mA
P+ビーム電流	42mA
As ⁺ ビーム電流	36mA
イオン源寿命	720 時間
収率	各イオン 50%

Table 1: Goal of Ion Source

Beam Current at 40kV of Beam Energy

[#] Hrh_Murata@shi.co.jp

半導体製造用ガス(実ガス)を用いた評価に先立ち Ar プラズマによる評価を行った[1]。高密度プラズ マが生成できる磁場分布を決定し、この評価結果を 元に実ガス用イオン源を設計・製作した。ビーム評 価はイオン注入機メーカーである(株)SEN(愛媛県西 条市)所有の IHC イオン源試験装置(ソーステストス タンド)に搭載して行った。本稿では BF₃ ガスを使 用して行った B⁺、BF₂⁺ビーム試験の評価結果と試験 で発生した諸問題について報告する。

2. 装置紹介

2.1 マイクロ波イオン源

Fig.1 に据え付け前のマイクロ波イオン源を示す。 プラズマチャンバーとソレノイドコイルはソーステ ストスタンドの真空チャンバー内に設置される。プ ラズマチャンバーは高電位、ソレノイドコイルは接 地電位となる。プラズマ生成室は \$ 86mm x 76mm とした。プラズマチャンバーの一部は BN 材で埋め ており、その長さはマイクロ波パワーの反射率が最 小になるように COMSOL Multiphysics[2]を使って求 めた。決定された長さは 90mm でその時の反射率は 17%だった。真空窓にはアルミナを用いており、こ の BN 材はプラズマチャンバー内への逆流電子から アルミナを保護する役目も持つ。

ソレノイドコイルは巻線にホロコンを用いた。それを二個で1セットとしている。コイルは脱ガスを 極力低減させるため、アルミのケース内に収めてア ラルダイトによりモールドした。コイルは各々電源 を持ち独立に励磁電流を設定できる。最大電流は

400A である。この時コイル中心では最大 1.5kG を 発生させることができる。

マイクロ波源はマグネトロンにより最大 1kW を 出力できる。イオン源と同電位に設置され、マイク ロ波出力はアイソレーター、方向性結合器を通して イオン源に入力される。



Figure 1: Microwave ion source.

2.2 ソーステストスタンド(STS)

Fig.2 に STS の真空チャンバーと STS に取り付け られたマイクロ波イオン源を示す。真空チャンバー の左側面にイオン源が取り付けられ、右側がビーム ダンプである。質量分析機能は持たないが、ビーム ダンプに質量スペクトルを計測するための小型アナ ライザーマグネットを持ち、ダンプに開けられた小 礼を通してビームの一部を取りこみ質量スペクトル を計測する。但し magnetic rigidity が 0.09Tm と低い ため、計測範囲に合わせて引出電圧を変える必要が ある。

引出電圧は最大 60kV まで印加できる。またサプ レッション電極、接地電極は一体型になっており、 イオン源に対してアライメント調整が可能である。

可動スリットとワイヤーから成る x,y エミッタン スモニターも持つ。これはビームのプロファイルを 計測する際にも用いられる。



Figure 2: STS vacuum chamber (Left) and ion source installed on STS (Right).

3. ビームテスト結果

STS では排気能力がやや低い上にアナライザーマ グネットまで約 1.2m あるため、引き出された分子 イオンが中性ガスとの衝突により解離を起こす。今 回の評価では BF₃ ガスを使った評価でそれが顕著に 現れた。B⁺ビームの質量スペクトルの例を Fig.3 に 示す。 図中矢印で示した 2.47、4.03、7.37、18.4 に現れ るピークは BF_2 ⁺や BF^+ として引き出され、 B^+ や F^+ 、 BF^+ に解離したビームのピークである。 BF_2 ⁺ビーム 電流量の算出には解離したイオンのピークも BF_2 ⁺と した。



Figure 3: Example of B^+ Beam spectrum. The peaks indicated by the arrows are the ones of the dissociated ions.

Fig.4a, b に B⁺と BF₂⁺のビーム電流量、収率のガス 流量依存性を示す。ガス流量の増加とともに B⁺ ビームは減少し、BF₂⁺ビームは増加している。これ はチャンバー内のガス圧増加による電子エネルギー の低下により、B⁺イオンの生成量は減少し、BF₂⁺イ オンの生成が増加するためと考えられる。

Fig.4b に示すように BF₂⁺のビーム電流量及び収率 は引出電圧 40kV、マイクロ波パワー500W、ガス流 量 5ccm で 24mA、70%を達成した。

一方で B⁺ビームはマイクロ波パワー800W、ガス 流量 lccm で 10mA、20%であった。これはマイクロ 波プラズマの電子温度が低いことが一因と考えられ る。Ar プラズマでのラングミュア-プローブ測定に よると平均の電子温度は 2~3eV であった。BF₃の B-F 結合は生成エンタルピーから計算される結合エネ ルギーが 6~7eV と高く、この結合を切断するのに十 分なエネルギーを持った電子が少ないものと思われ る。IHC イオン源の 40%に比べて BF₂⁺の収率がかな り高いので、BF₃ プラズマにおいても電子温度がと ても低いことが考えられる。更に B⁺ビーム電流を 増やすために電子温度を上げることが必須と考えら れる。

Fig.5 はコールドスタート時のビーム安定性であ る。朝、装置停止状態からパラメーターを設定して ビームを出した後放置し、ビームがどれ位の時間で 安定するかを見た。マイクロ波出力 200W、ガス流 量 1ccm で引出電圧 20kV でビームを引き出した。 約 20 分後に引出電流が安定になり、その後の変動 は 1%以下だった。イオン注入機の生産性向上には 素早いビームの安定性が求められ、目標は 30 分以 内としている。本データは全引出電流についてのも のであるが、B⁺、BF₂⁺ビームの安定性についても同 様な安定性が得られると考えている。







Figure 5: Beam stability at the cold start.

4. 問題

今回の評価では、主に次の二つが問題となった。 一つは放電に関するものである。ソレノイドコイル が真空チャンバー内なので評価開始当初、プラズマ チャンバー内にプラズマが生成していなくても、磁 場と引出電圧を印加し、ガスを流すとコイルとイオ ン源チャンバーとの間で薄いプラズマが発生し、引 出電圧の上昇とともに電流が急増して引出電源が過 電流で落ちてしまった。この薄いプラズマは、プラ ズマチャンバーとコイル間の電界とソレノイド磁場 が交差したことにより、そこに存在する電子が ExB ドリフトをし、空間の中性ガスを電離させるマグネ トロン放電によるものである。この対策として、プ ラズマチャンバーの周りにカプトンシートを巻いて 放電を抑制しようとしたが、テストの最中にカプト ンの表面に周方向に放電痕が出来、絶縁破壊を起こ して電圧が掛けられなくなった。継続的な電子衝撃 によりカプトンが劣化し、絶縁破壊を起こしている ものと思われる。

現在はカプトンに代えてアルミナセラミックスの 円筒に変更した。これによりプラズマチャンバーと コイル間の放電は抑止され、ビーム評価を安定に行 うことができるようになった。

もう一つの問題は BF₃ ガスを使ってビーム運転を 行っているとチャンバー内に堆積物が生成すること である。これが引出開口部に付着する。この堆積が 続くと開口を塞ぐことになり、やがてビームを引き 出すことができなくなってしまう。この堆積物を採 取し、XRD 分析を行った。分析結果を Fig.6 に示す。 文献[3]より開口周辺にできている堆積物は BN の多 結晶であると考えられる。BN カバーが F に侵食さ れ、それが開口周辺部に堆積していると考えられる。 対策としてはチャンバー内での BN 使用を止め別の 材質に変更して評価する予定である。



Figure 6: XRD analysis result of deposition of the ion source.

5. まとめ

実ガス用マイクロ波イオン源を製作し、B⁺ビーム と BF_2^+ ビームの評価を行った。 BF_2^+ ビーム電流は 24mA を引き出すことができ、収率とともに目標を 達成できたが、B⁺ビーム電流は 10mA であった。こ れは電子温度が低いく BF_3 の解離が進まないためと 考えられる。コールドスタートの安定性は約 20 分 であった。

ソレノイドコイルを真空中に入れたことによりプ ラズマチャンバー外でマグネトロン放電が発生した。 現在アルミナの筒を装着してこれを抑制し安定に ビーム運転できるようになった。ビーム運転中に引 出開口周辺に BN の堆積物が付着する。これは使用 材質を BN ではなく他の材質に変更して評価を行う 予定である。

今後電子温度を上げる対策を実施し、B⁺ビーム電流の増強を図り、更に P⁺、As⁺ビーム評価を行う予定である。

謝辞

本実験を行うにあたって、(株)SEN の川口宏氏と 永井孝幸氏とは多くの有用な議論を行い、貴重なご 意見を頂きました。また SEN の評価と現場スタッ フの皆様にはテスト環境の整備をして頂き、また装 置運用に不慣れな我々に対し、忙しい中時間を割い て対応いただきました。この場をお借りして、皆様 に厚く御礼申し上げます。

参考文献

- [1] N. Takahashi, et. al., "Development of microwave ion source for industrial applications", Rev. Sci. Instrum., vol.85(2), 02C306, 2014.
- [2] COMSOL Multiphysics, website :
- [2] Combol Manphysics, worster.
 http://www.kesco.co.jp/comsol/index.html
 [3] S. Matsumoto, et. al., "Preparation of BN films by rf thermal plasma chemical vapour deposition", J. Mater. Sci., vol.31(3), pp.713-720, 1996.